

Kein Komplettaustausch notwendig!


# BEI DEFECTEN LEITERPLATTEN

**Beschichtung (Coating)  
von komplett bestückten  
Leiterplatten für den Einsatz in  
aggressiver Atmosphäre**

## Perfektes Rework

**Instandsetzung,  
Überarbeitung und  
Modifikation von  
elektronischen Platinen  
bzw. Leiterplatten und  
Baugruppen**

## Der Rework-Service:

- Röntgenanalyse
- Modernste BGA (Ball Grid Array)-  
Repair-Systeme
- QFP und BGA Rework
- Reballing Service für alle BGA Bauteile
- Austausch von Bauteilen
- Entlöten & Reballing von Chips
- Änderung von Leiterplatten unter  
BGA-Bauteilen
- Leiterbahnmodifikation
- Bleifreies BGA Rework 
- Vor-Ort-Service

Ihre Baugruppe benötigt ein  
SMD-Rework?

Wir garantieren Ihnen das  
perfekte Rework von  
SMD bestückten Leiterplatten  
in allen Formaten und  
Packungsdichten.



Seit März 2009:  
zertifiziert nach  
neuem  
ISO 9001:2008  
Standard



**ANFRAGE**

[www.huckauf.de](http://www.huckauf.de)

[info@huckauf.de](mailto:info@huckauf.de)

© 2009 HUCKAUF INGENIEURE  
Inh.: Jens Huckauf

▶ [SMD-Technik](#)

▶ [Anfrage starten](#)

▶ [Termin vereinbaren](#)

▶ [PDF: EPR-Broschüre](#)

▶ [Unterlagen](#)

▶ [Druckversion](#)